

证券代码：600206

证券简称：有研硅股

公告编号：2013—054

有研半导体材料股份有限公司
关于重大资产重组方案获国务院国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2013 年 9 月 6 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于有研半导体材料股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权[2013]852 号），原则同意有研半导体材料股份有限公司本次资产重组及配套融资的总体方案。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年 9 月 7 日